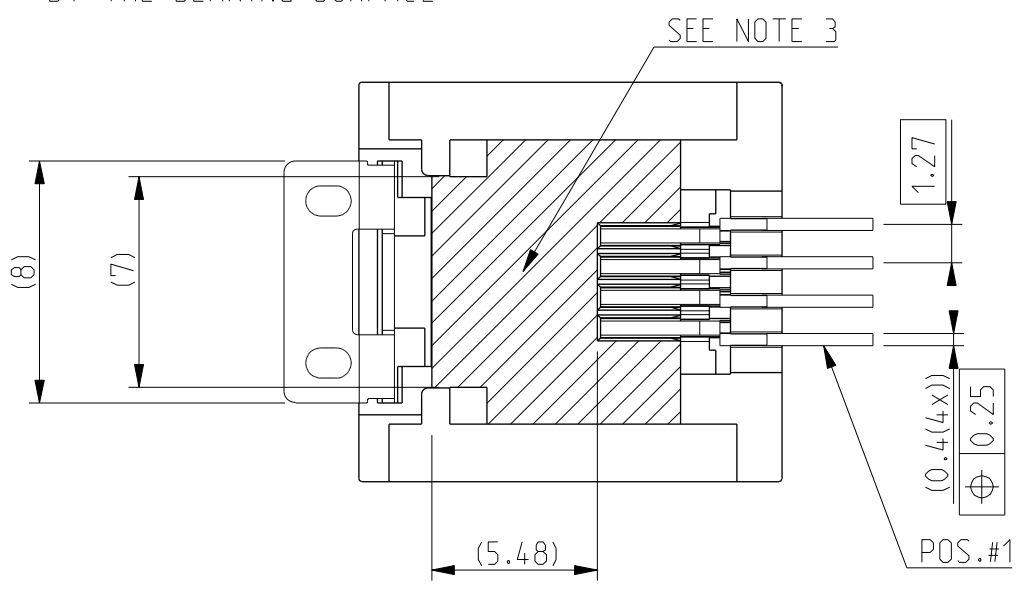
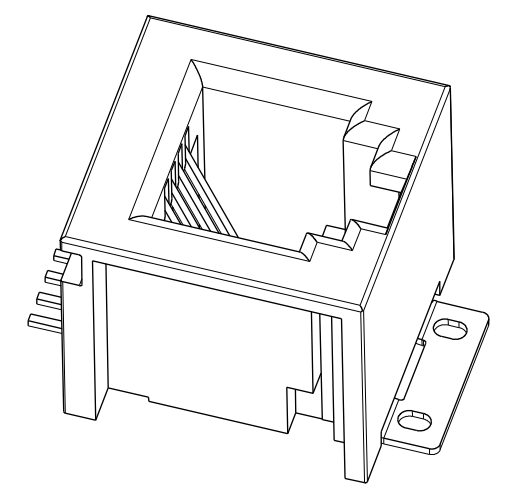
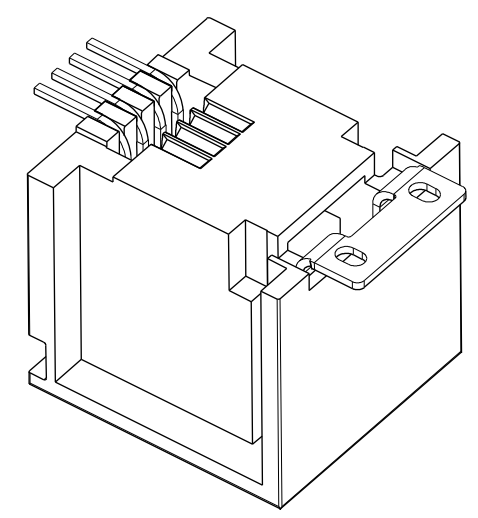
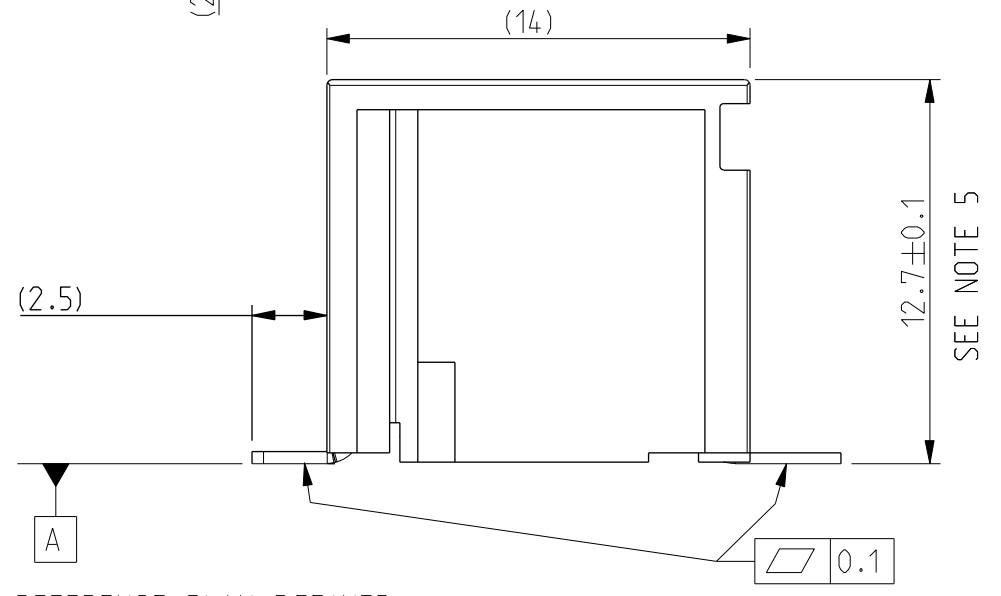
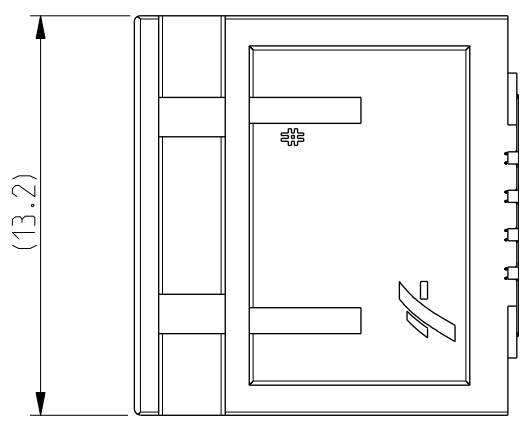
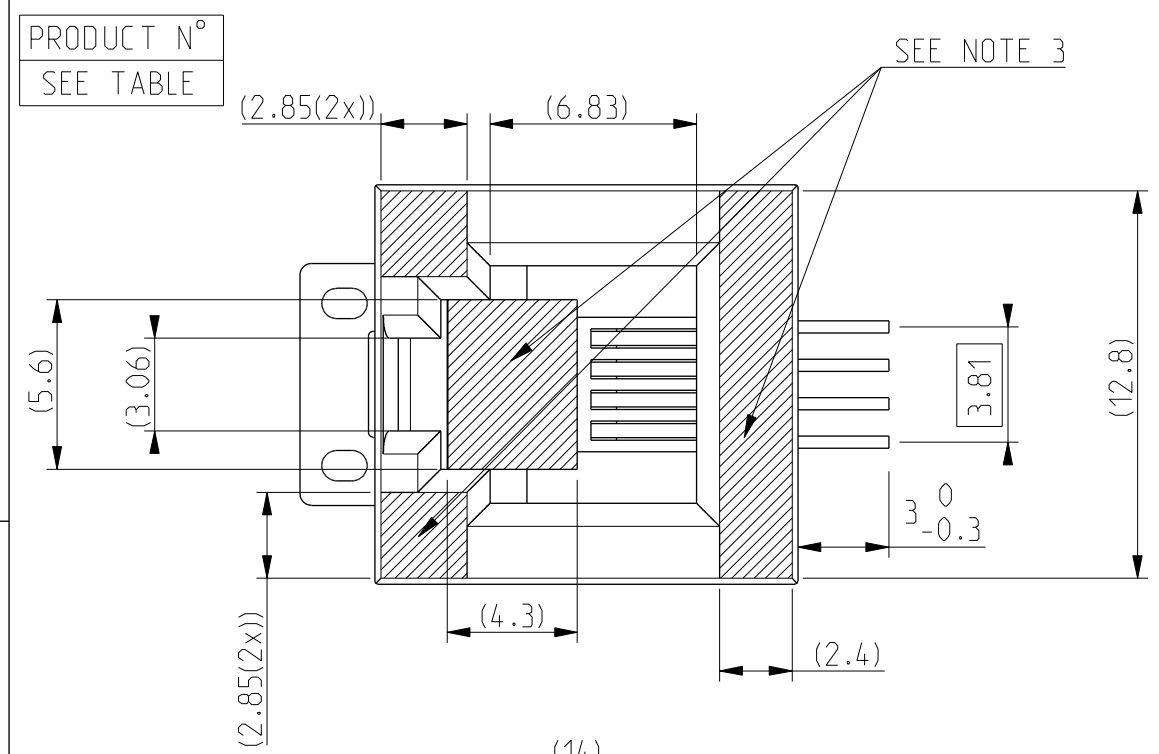
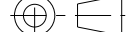




spec ref		-		dr		A Parrenin		2002/09/19		projection		mm		size		A3		scale		4:1									
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		J Dalibard		2016/02/01						ecn no		ELX-B-16041-1											
±0.13 ±2°						chr		J Dalibard		2016/02/01						rel level		Released											
						appr		Aymeric Soudy		2016/02/08		product family						MODULAR JACK											
surface 		linear		0.X		±Y				title		VERTICAL SMT 4 POSITIONS						dwg no		98431						rev		N	
				0.XX		±Y																							
				0.XXX		±Y																							
ISO 1302		angular		0°		±Y°		www.fci.com		cat. no.		98431-XXX(LF)				Product - Customer Drw						sheet 1 of 2							

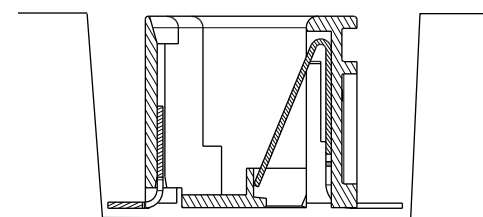
PRODUCT N°
98431-XXXLF

CONTACT PLATING OPTION
1= GXT 0.76 μm
3= 0.76 μm GOLD
5= 1.27 μm GOLD
7= GXT 0.15 μm

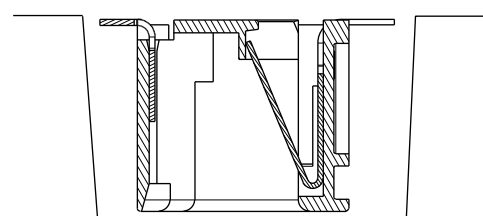
PACKAGE OPTIONS	VERSION
TAPE AND REEL PACKAGE 1= LOADED FACE UP	TOP
TAPE AND REEL PACKAGE 2= LOADED FACE DOWN	BOTTOM

1= FULLY LOADED

WHEN NEEDED, SUFFIX LETTER "LF"
INDICATES THE PRODUCT IS RoHS
COMPATIBLE SEE NOTE 7.



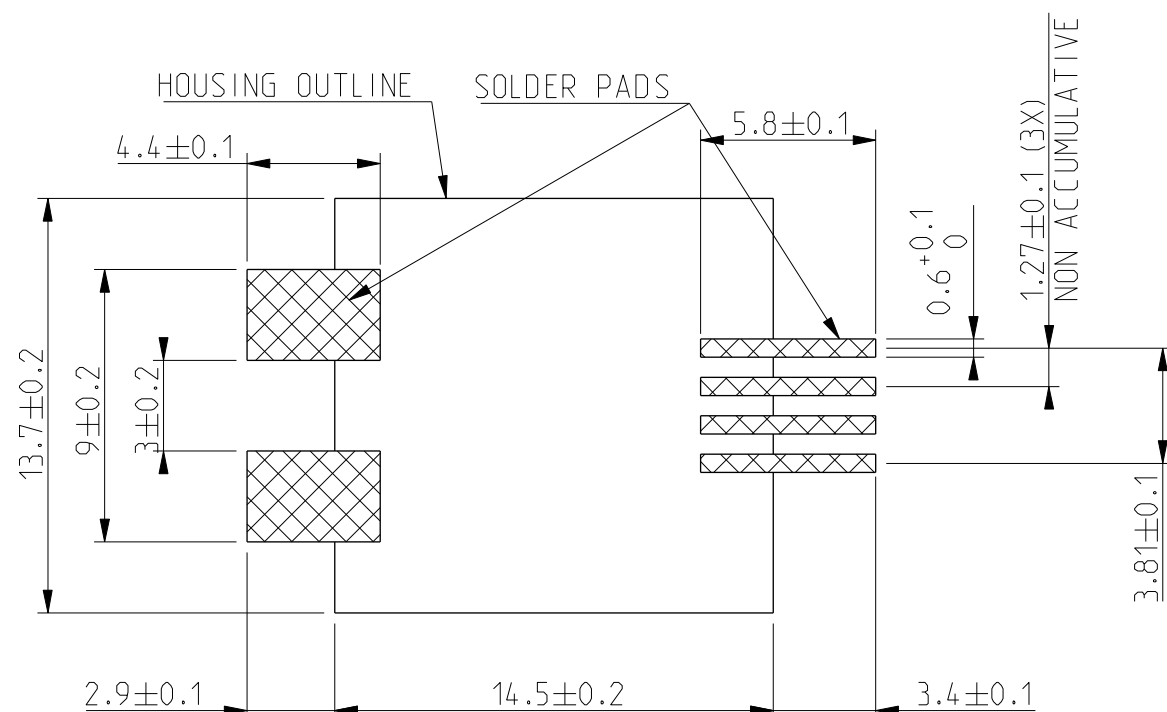
TOP VERSION



BOTTOM VERSION

NOTES:

- 1 - MATERIAL:
HOUSING: HIGH TEMP. PLASTIC, COLOR BLACK
TERMINAL PHOSPHOR BRONZE
- 2 - PLATING
CONTACT AREA: OPTIONAL SEE TABLE
SOLDER TAIL: SnPb 90/10 2µm MIN
NO RAW EDGES EXEPT SOLDER TAILS TIPS
- 3 - AREA FOR VACUUM PICK AND PLACE VENTURY
- 4 - PACKAGING SPECIFICATION SEE TA 858
- 5 - DIMENSION MEASURED FROM "A" TO THE TOP OF PRODUCT
- 6 - COPLANARITY SEE TA 861.
- 7 - RoHS COMPATIBLE PRODUCT SPECIFICATIONS
- a - PLATING:
- "LF" MEANS THE PRODUCT IS LEAD-FREE,
2µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm
MINIMUM NICKEL UNDERPLATE.



RECOMMENDED PCB FOOTPRINT

- b - MANUFACTURING PROCESS COMPATIBILITY:
 - THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 245 °C PEAK TEMPERATURE FOR 30 SECONDS MAX IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE OR REFLOW OVEN.
- c - LABELLING:
 - MEETS PACKAGING SPECS AS PER GS-14-920.
- d - LEGAL STATEMENT: SEE GS-22-008

spec ref		-		dr	A Parrenin	2002/09/19	projection		mm		size	A3	scale	5:1	
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	J Dalibard	2016/02/01					ecn no	ELX-B-16041-1			
				chr	J Dalibard	2016/02/01									
± 0.13 $\pm 2^\circ$					appr	Aymeric Souidy	2016/02/08	product family		MODULAR JACK		rel level	Released		
surface		linear	0.X	$\pm Y$		title	VERTICAL SMT 4 POSITIONS				dwg no	98431		rev	N
			0.XX	$\pm Y$											
			0.XXX	$\pm Y$											
ISO 1302		angular	0°	$\pm Y^\circ$	www.fci.com		cat. no.		98431-XXX(LF)		Product - Customer Drw			sheet 2 of 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9